



9.9 題(A/)激起分成し

<sup>₩</sup> 48.13; -3

特許申益竹及

し、悲切の名称

3. 特許出類人

(307)

种亲印基印刷市带医绿川对珍罗西 **東京芝品電気株式会社** 

. म्ह भया

4.代现人

机型机器区支西人民部由南部条约 中汉代现了既社会代明这即成果认识 据云 503—7125 (大代表)

19 日本国特許庁

## 公開特許公報

50 - 86986 ①特開昭

33公開日 昭 50. (1.9 7 5) 7.12

②特顯昭 48-134266

23出願日 昭42、(1973) 12.

審查請求 未請求

(全3頁)

: 庁内整理番号

90日本分類

996166 9909A05

(1) Int. C12 GOIR 31/26 HOIL 21/66 GOIR 27/00

や許識求の範囲

お子に対し、一方面の別定すべき趙粲体既上に第 汲せしめ、これらの低低間に促圧を印加して前記 とした恐候体験の特性別定方法。

の特性を簡便に測定する方法に関する。

との役の斜定は、一般には半導体素子自体の評 価や、この弟子の発珠過程での特性確認、 行うために利用されている。そこで、学等体差数 を、第7回を用いて武男ナる。

二酸化シリョン酸均,(3)が形成される。こ 化シリコン既のうちで、特性の倒定をしようとす 成する。とのアルミニウム版(4)を窓栄ガス雰囲気 中で熱処理する。その後、写真食剤法を用いて、 前記プルミニゥュ膜似を所定電極形状にバターン かる後、基面の二酸化シリコン既(3)をエッチング

この武特会体をシリコン関が銅板(8)にくるよう ロープの及び南配銅板倒を、通常の世圧一容量特 住到足数異なちO-V特性期定数疑に後続して、 二億化シリコン版(2)の特性効定を行っていた。

、従って、問定用試料を作るために、予じめ形成

する工程、及び新にナルミニウム既似を形成したれたバメーン加工する工程がを必要とした。とのため、終料を作るには工程数が多く、手間がかかるのみならず、各工根で協定すべき二根化シリコン既を再発してしまう欠点があった。とのため、 制定結果にも感影響を及ぼしがちてあった。

本発明はこれらの欠点を除去する目的でなされ、 単学体表板の表系両面に形成された恐険体践の特 性をそのまま匠袋類定する方法を提供するもので もる。

以下、本発明の一実施例を第2國及び第3國を 明いて説明する。「型シリコン基板の表展阿郎 に呼さ1000~2000人の二酸化シリコン酸は、 のが形成されてなる素子を用潤する。とのシリコン を板切は液色60~、不純物酸度10<sup>15</sup>/叫である。 との、米子の表面に形成された二酸化シリコン酸の の特性例定を行う場合、二酸化シリコン酸を の特性例定を行う場合、二酸化シリコン酸の たま1の昼面傾射を網板制上に載置する。この表面 のなま1の足面側の二酸化シリコン酸的と、網板制との姿態を より緊密にするために、液体象属のインジャムー 等間 町50-86986 (2)

世界では、100 では、100 では、10

とのようにして、二酸化ション度ののO-V 特性を例定する原因を以下に説明する。説明の40

今上、徳岡定郎の二歳化シリコン選は3の製金をCox、福田印加によりシリコン選板(1)に鉱がる空 乏間の容量をCox、英面の二酸化シリコン既均全体 の容量をCuxy、常子全体の容量をCocと命名する。 これら容量の関係は、次式(1)で表わすことができる。

$$\frac{1}{C_{T}} = \frac{1}{C_{0}x} + \frac{1}{C_{0}} + \frac{1}{C_{0xT}} \qquad .....(1)$$

ところで展覧二郎化シリョン説はと単面の電話とは、低やて大頂限で絵座しているので、 Case >>> Cox , Co, とみなすととができる。従って

ス(1) は次次(2) で近似てきる。 (1) は次次(2) で近似てきる。

式(2) は、従来のローV 特性関定に用いられる関係式に向ならない。以上により、美面の二酸化シリコン族以をわざわざ除去しないで、OBXT を含んだままで、米子のローV 特性を式(1) に基づいて、防定しても、正しく関定すべを二酸化シリコン酸のローV 特性を創定できる。

上記機成化とり例定した二酸化シリコン酸酸の Vth (しきい値を圧)は1.4~1.5 メルトであった。 そして、従来方法化比較して素子を作る際の工程 が簡単になったため、素子の母素が少なくなり Vth のばらつき等も減り、良好な調定法殊を得る ととかできた。

上記失路例において、電磁の一部となる物質として潜品で弦体であるインジウェーガリウムを用いた場合を示したが、他の弦体金属例えば水蛭を用いたり、世界質を含む容散を用いてもよい。

でた上記美面例にかいては、製画二級化シリコンに属金を大学を可収で設計させるために、液体金属を用いた場合を示したが、次のようにしてもよい。即ち、第3個に示すように、胡板叫に通当な質通孔均を設け、凶示矢印方向に実空排気を行ない素子定体を削板側に密磨させてもよい。或いは、裏面二級化シリコン膜と開板との間にナマルガム会属板等を挿入してもよい。

なか、本発明の固定方法はシリコン酸化膜のみならず、リン化ガリッム、インジッムアンチモン

等の政化点、アルミナ塩、強化模等伝統の心能体 技に対して、適用ができる。

以上、字名明によれば極めて簡単に治療体験の特性側定を行うととができる。

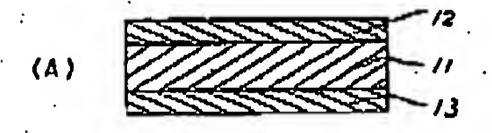
## 4. 湖路四周华太武明:

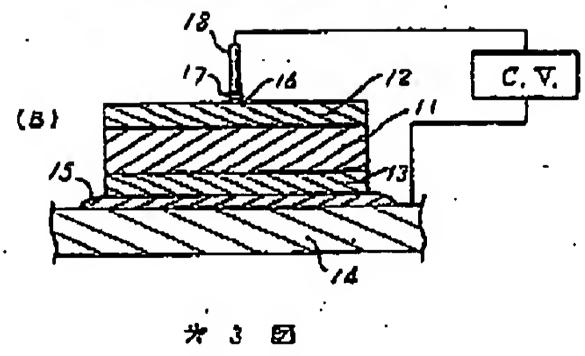
第1 団は、定然の色軟体競別性間足方法を認明 するための所の図、第2 科は、本品別の一条解例 を説明するための所面図、第3 団は第2 図例の変 形例を記明する図である。

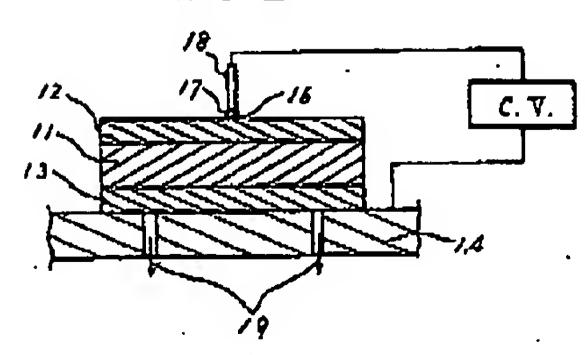
図にかいて、1.1…半導体高級。12,13…組織 作戦、16…独別定部総数体徴、15,17 …インジ ウムーガリウム、14…銅板。

代配人 分配士 育 超 章 (设办 8名)

**才** 2 図







🌭 郡付啓願の日録

(1) 委任钦

1 31

(3) 図 蔵

1 10

6. 🔈 前記以外の證明者、特許出願人または代理人

(1) 発明岩

代 理 人

是以际的区域的人员现在的 16 特地 现在区域证法体本会社使人門分金内 (7317) 外理士 则 近 数 佑

陸 司令

7568) #2士 竹 花 客 久 9

1

Japanese Patent Application Publication No. 50-86986

Japanese Patent Application No. 48-134266

Title of the invention: Characteristics measuring of an insulating film

## P. 470, from upper left column to upper right column

In the following, one example of the present invention is explained with the use of Figs. 2 and 3. An element comprising an n-type silicon wafer (11) on both of the front and rear surfaces which are formed of silicon dioxide film (12) and (13) with 1000 to 2000 A thickness is prepared. This silicon wafer (11) has a diameter of 60 mm and an impurity density of 1015/cm3. In the case where the characteristics of the silicon dioxide film (12) formed on the front surface of this element are measured, the rear surface side (13), which keeps the silicon dioxide film as is, is placed on a steel plate (14). In order to make the contact of the silicon dioxide film (13) at the rear surface side with the steel plate (14) more intimate, InGa (15), which is a liquid metal, is inserted between the silicon dioxide film (13) and the steel plate (14). The compositional ratios of this InGa alloy are 25% of In and 75% of Ga. This InGa constitutes part of the electrode. Next, a probe electrode is brought into contact with the region to be measured of the silicon dioxide film (12) provided on the aforementioned front surface. This probe electrode consists of a gold wire probe (18) whose tip has been flattened and InGa (17) which adheres to the tip of this gold wire probe (18) by surface tension. 'The diameter of the

7039974565

2

gold wire was made equal to 1 mm. The InGa (17) constituting part of this electrode is brought into contact with the silicon dioxide film (12) at the region to be measured. And the aforementioned gold wire probe (18) and the steel plate (14) are connected to an ordinary C·V characteristics measuring By using this C-V characteristics measuring apparatus, and apparatus. applying varying voltages to the silicon dioxide film (12) at the aforementioned region to be measured, the C·V characteristics of the silicon dioxide film (12) is measured, whereby the varying voltages are chosen so as not to exceed the destruction voltage of the silicon dioxide film.

## P. 471, from lower right column to P471, upper left column

In the example described above, the case was shown where InGa, which is liquid at room temperature, is used as the material constituting part of the electrode. But other liquid metals such as, for example, mercury, or a solution containing an electrolyte may be used alternatively.

In addition, in the aforementioned example, the case was shown where, in order that the silicon dioxide on the rear surface contact with the electrode over a large contact area, a liquid metal was used. However, the following alternative may be adopted, too. Namely, as shown in Fig. 3, appropriate penetrating holes (19) are provided through a copper plate (14), and by means of vacuum air suction in the direction shown by the arrow in the figure, the entire element may be brought into intimate contact with the copper plate (14). Or an amalgam metal plate or the like may be inserted between the silicon

dioxide film on the rear surface and the copper plate.

By way of precaution, the measuring method of the present invention can be applied not only to a silicon oxide film, but arbitrary insulating films including oxidized films of gallium phosphide, indium antimony, etc., an alumina film, nitride films, etc.

As stated heretofore, according to the present invention, the characteristics measurement of an insulating film can be conducted with marked ease.